参加者募集！

インド半導体産業とビジネスチャンス

AI時代の製造・設計拠点を目指すインドの戦略

主催：株式会社電波新聞社　協賛：インド工業連盟／日印国際産業振興協会

9月17日から19日まで、インドのデリーで「SEMICON India 2026」が開催されます。電波新聞社では、高まるインドの半導体産業の理解を深め、日印両国での半導体・AI分野における新たなビジネス機会創出のため、『インド半導体産業とビジネスチャンス』と題したセミナーを開催致します。

本セミナーでは、インド半導体産業における日印両政府の政策や半導体工場建設のプロジェクト、半導体製造装置・材料・設計開発分野での日印企業の技術連携など、インド市場の最新動向を多角的に解説します。

ビジネス交流会では、AI、DX、ITやFA分野などで構成されたインド工業連盟（日本の経団連に相当）の代表団30社が参加。新たなビジネスパートナーとの出会いを創出します。半導体のグローバルサプライチェーン構築、インド市場への進出・事業拡大を検討する企業にとって、具体的なビジネスにつながる貴重な交流の場です。ぜひ講演とともにビジネス交流会にもご参加ください。

■ セミナープログラム

14:00-14:05	開幕挨拶
14:05-14:35	基調講演：みずほ銀行 インド政府の半導体産業育成政策と投資動向
14:35-15:05	特別講演：インド工業連盟（CII） 日印企業が築くAI・半導体の技術連携
15:05-15:20	休憩
15:20-15:30	協賛挨拶：日印国際産業振興協会（JIIPA） 日印産業連携の取り組みとインドエレクトロニクス展の紹介
15:30-16:00	講演①：JETRO ニューデリー事務所 インド半導体産業が世界のサプライチェーンに与える影響
16:00-16:30	講演②：India Electronics and Semiconductor Association (IESA)/SEMI India インド半導体市場の最新動向とエコシステム
16:30-17:00	講演③：Kaynes Semicon インド大手EMSが挑む半導体後工程
17:00 -17:05	閉会の挨拶
17:05 -18:00	ビジネス交流会（ネットワーキング）

※プログラムは変更となる場合があります。

■ 開催概要

日時：**2026年9月10日（木）**
14:00 ～ 18:00

受付：13:30より

会場：**東京コンファレンスセンター品川 4F**
https://www.tokyo-cc.co.jp/shinagawa/index.html

アクセス：JR品川駅 港南口（東口）より徒歩2分

対象：半導体関連企業、各種製造業、商社、投資家など

定員：100名

参加費：**5,000円（税込）** ※事前登録制

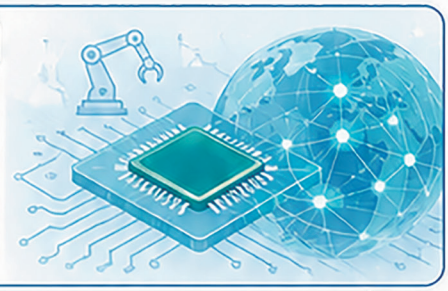
■ お申し込み

下記QRコードまたは申込フォームよりお申し込みください。

申込フォーム：https://dempa.peatix.com/view

申込締切：**2026年9月8日（火）**

申込QRコード



主催・お問い合わせ：株式会社電波新聞社　新規事業推進部
TEL：03-3445-6131　MAIL：si-event@dempa.co.jp